REPORT COMPONENTI PC

PC-MATTEO

[Computer attuale]

Nome del computer: PC-MATTEO

[Sistema operativo]

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build

19045.2965

Avvio UEFI: Non presente
Avvio sicuro: Non capace

Integrità del codice protetto da

hypervisor (HVCI):

Disabilitat

Processore/i centrale/i

[Conteggio unità CPU]

Numero di pacchetti processore

(fisico):

Numero di core del processore: 4

Numero di processori logici: 8

AMD Ryzen 3 3100

[Informazioni generali]

Nome del processore: AMD Ryzen 3 3100

Frequenza del processore originale: 3600.0 MHz

Original Processor Frequency

[MHz]:

3600

CPU ID: 00870F10
CPUID esteso: 00870F10

Marca della CPU: AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor

Fornitore CPU:

Step della CPU:

Nome codice CPU:

Tecnologia CPU:

AuthenticAMD

MTS-B0

Matisse

7 nm

CPU OPN: 100-00000284

Potenza di progettazione termica della 65.0 W

CPU (TDP):

CPU Thermal Design Current (TDC): Garantito: 60.0 A, Limite: 60.0 A CPU Electrical Design Current (EDC): Garantito: 90.0 A, Limite: 90.0 A

Monitoraggio della potenza del

Garantito: 88.0 W, Limite: 88.0 W pacchetto CPU (PPT):

CPU max. Temperatura di giunzione

(Tj,max):

95 °C

Scalare PBO CPU (riduzione

1.00x dell'affidabilità): Limite di viaggio termico della CPU: 115.0 °C

Limite di temperatura della CPU HTC: 115.5 °C

Tipo di CPU: Unità produttiva

Piattaforma CPU: AM4 Revisione aggiornamento microcodice: 8701021 Revisione firmware SMU: 46.71.0 Ordine delle prestazioni core: 3, 1, 4, 2 Ordine di prestazione core (CPPC): 1, 2, 3, 4 cLDO VDDP: 0.9002 V cLDO VDDG: 0.9504 V

Numero di core CPU: 4 Numero di CPU logiche: 8

[Punti operativi]

CPU minima: $550.0 \text{ MHz} = 5.50 \times 100.0 \text{ MHz}$ Base CPU: $3600.0 \text{ MHz} = 36.00 \times 100.0 \text{ MHz}$ CPU Boost Max (Fmax): $3900.0 \text{ MHz} = 39.00 \times 100.0 \text{ MHz}$ $3900.0 \text{ MHz} = 39.00 \times 100.0 \text{ MHz}$ Limite clock di Precision Boost:

Limite di frequenza ad alta

temperatura della CPU:

 $3700 \text{ MHz} > = 80 ^{\circ}\text{C}$

Offset di overclock automatico della

CPU:

0 MHz

CPU attuale: 3893.0 MHz = 39.00 x 99.8 MHz @ 1.3563 V

Tipo di bus della CPU: UMI

[Cache e TLB]

L1 cache: Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes

L2 cache: Integrated: 4 x 512 KBytes

L3 cache: 2 x 8 MBytes

Instruction TLB: Fully associative, 64 entries Data TLB: Fully associative, 64 entries

Scheda madre

[Computer]

Marca del computer: Sconosciuto o Noname

[Scheda madre]

Modello della scheda madre: ASRock B550 Phantom Gaming 4
Chipset della scheda madre: AMD B550 (Promontory PROM19 C)

Slot della scheda madre: 5xPCI Express x1, 1xPCI Express x8, 1xPCI Express x16

Versione PCI Express supportata: v4.0 Versione USB supportata: v3.1

[BIOS]

Produttore del BIOS: American Megatrends

Data BIOS: 08/02/2021
Versione del BIOS: P2.10
UEFI BIOS: Capace

Chip Super-IO/LPC: Nuvoton NCT6796D

Chip Trusted Platform Module (TPM): Hardware TPM, version v2.0

BIOS

Produttore del BIOS: American Megatrends International, LLC.

Non presente

Versione del BIOS: P2.10

Data di rilascio del BIOS: 08/02/2021

Segmento di avvio del BIOS: F000

Dimensione del BIOS: F000

16 MByte

Versione del BIOS di sistema: 5.17

ISA Support: Non presente MCA Support: Non presente **EISA Support:** Non presente PCI Support: Presente PC Card (PCMCIA) Support: Non presente Plug-and-Play Support: Non presente APM Support: Non presente Flash BIOS: Presente **BIOS Shadow:** Presente VL-VESA Support: Non presente **ESCD Support:** Non presente Boot from CD: Presente Selectable Boot: Presente BIOS ROM Socketed: Presente Boot from PC Card: Non presente **EDD Support:** Presente NEC PC-98 Support: Non presente **ACPI Support:** Presente Presente **USB Legacy Support:** AGP Support: Non presente 120 Boot Support: Non presente

LS-120 Boot Support:

ATAPI ZIP Drive Boot Support:

IEE1394 Boot Support:

Smart Battery Support:

BIOS Boot Specification Support:

Non presente

Non presente

Presente

Function key-initiated Network Service

Boot Support:

Non presente

Targeted Content Distribution Support: Presente
UEFI Specification Support: Presente
Virtual Machine: Non presente

Sistema

Produttore del sistema: To Be Filled By O.E.M.

Nome del prodotto: To Be Filled By O.E.M.

Versione del prodotto: To Be Filled By O.E.M.

Numero di serie del prodotto: To Be Filled By O.E.M.

UUID: {3859A1A8-75C5-0000-0000-000000000000}

SKU Number: To Be Filled By O.E.M. Family: To Be Filled By O.E.M.

Scheda madre

Produttore della scheda madre: ASRock

Nome della scheda madre: B550 Phantom Gaming 4

Versione scheda madre:

Numero di serie della scheda madre:

Asset Tag:

Posizione nel telaio del:

M80-D6025800470

TPM

Versione specifica TPM: 2.0
Fornitore TPM: AMD
Descrizione TPM: AMD

L1 - Cache

Designazione presa:

Stato cache:

Posizione cache:

Tipo di cache:

L1 - Cache
Abilitato
Interno
L1 Unified

Schema cache: Write-Back
Tipo SRAM supportato: Pipeline Burst
Tipo SRAM attuale: Pipeline Burst

Velocità cache: 1 ns

Tipo di correzione degli errori: Multi-bit ECC
Dimensione massima della cache: 256 KByte
Dimensione cache installata: 256 KByte

Associatività della cache: 8-way Set-Associative

L2 - Cache

Designazione presa:

Stato cache:

Posizione cache:

Tipo di cache:

Schema cache:

Tipo SRAM supportato:

Tipo SRAM attuale:

L2 - Cache

Abilitato

Interno

L2 Unified

Write-Back

Pipeline Burst

Velocità cache: 1 ns

Tipo di correzione degli errori: Multi-bit ECC
Dimensione massima della cache: 2048 KByte
Dimensione cache installata: 2048 KByte

Associatività della cache: 8-way Set-Associative

L3 - Cache

Designazione presa:

Stato cache:

Posizione cache:

Tipo di cache:

Schema cache:

Tipo SRAM supportato:

Tipo SRAM attuale:

L3 - Cache

Abilitato

Interno

L3 Unified

Write-Back

Pipeline Burst

Velocità cache: 1 ns

Tipo di correzione degli errori: Multi-bit ECC
Dimensione massima della cache: 16384 KByte
Dimensione cache installata: 16384 KByte

Associatività della cache: 16-way Set-Associative

Processore

Produttore del processore: Advanced Micro Devices, Inc.

Processor Version: AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor

100 MHz Frequenza esterna: 3900 MHz Frequenza massima supportata: Frequenza attuale: 3600 MHz Presa CPU: Popolata Stato della CPU: Abilitato

Tipo di processore: Processore centrale

1.1 V Tensione del processore:

Aggiornamento del processore: Socket AM4

Designazione presa: AM4

Memoria

[Informazioni generali]

Dimensione totale della memoria: 32 GByte Total Memory Size [MB]: 32768

[Impostazioni delle prestazioni attuali]

Frequenza massima di memoria Illimitato supportata:

1064.7 MHz Frequenza di memoria corrente:

Orario attuale (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 15-15-15-36

Canali di memoria supportati: Canali di memoria attivi: 2

2T Velocità di comando (CR):

Read to Read Delay (tRDRD_SC) Same 1T

Chipselect:

Read to Read Delay

(tRDRD_SG/TrdrdScL) Same Bank 3T

Group:

Read to Read Delay (tRDRD_SD) Same 3T

DIMM:

Read to Read Delay (tRDRD_DD) 4T

Different DIMM:

Write to Write Delay (tWRWR_SC) 1T

Same Chipselect: Write to Write Delay

(tWRWR_SG/TwrwrScL) Same Bank 3T

Group:

Write to Write Delay (tWRWR_SD) 5T

Same DIMM:

Write to Write Delay (tWRWR_DD) 6T

Different DIMM:

10T

Read to Write Delay (tRDWR): Write to Read Delay (tWRRD): 1T Read to Precharge Delay (tRTP): 8T Write to Precharge Delay (tWTP):

Write Recovery Time (tWR): 16T

27T

Row Cycle Time (tRC): 51T Refresh Cycle Time (tRFC): 374T Four Activate Window (tFAW): 23T

Row: 0 [P0 CHANNEL A/DIMM 0] - 8 GB PC4-28700 DDR4 SDRAM Corsair CMK16GX4M2D3600C18

[Informazioni generali sul modulo]

Numero modulo: 0

Dimensione del modulo: 8 GByte

Tipo di memoria: DDR4 SDRAM

Tipo di modulo: Unbuffered DIMM (UDIMM)

Velocità di memoria: 1798.6 MHz (DDR4-3597 / PC4-28700)

Produttore del modulo:

CMK16GX4M2D3600C18 Numero di parte del modulo:

Revisione del modulo: 0.0 Numero di serie del modulo: N/A Data di produzione del modulo: N/A Luogo di produzione del modulo:

Produttore SDRAM: Nanya Technology

0.0 DRAM Steppping:

Controllo/correzione errori: Nessuno

[Caratteristiche del modulo]

Bit indirizzo riga: 16 Bit di indirizzo di colonna: 10

8192 Mb Densità del modulo:

Numero di gradi: 1 Numero di gruppi di banche: 4 Larghezza del dispositivo: 8 bits Bus Width: 64 bits Die Count: Tensione nominale del modulo (VDD): 1.2 V

Tempo di ciclo minimo SDRAM

0.93800 ns (1066 MHz) (tCKAVGmin):

Tempo di ciclo SDRAM massimo

1.50000 ns (tCKAVGmax):

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Latenze CAS# supportate:

22, 23, 24

Tempo di latenza minimo CAS#

13.500 ns (tAAmin):

Ritardo minimo da RAS# a CAS#

13.500 ns (tRCDmin):

Minimum Row Precharge Time 13.500 ns (tRPmin):

Minimum Active to Precharge Time

33.000 ns (tRASmin):

Temporizzazione del modulo

supportata a 1066.7 MHz: 15-15-36
Temporizzazione del modulo
supportata a 933.3 MHz: 13-13-13-31
Temporizzazione del modulo
supportata a 800.0 MHz: 11-11-27

Temporizzazione del modulo supportata a 666.7 MHz: 9-9-9-22

Temporizzazione del modulo supportata a 533.3 MHz: 8-8-18

Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 46.500 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 350.000 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min):

Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns

Minimum Active to Active Delay Time - 3.700 ns Different Bank Group (tRRD_Smin):

Minimum Active to Active Delay Time - 5 200 m

Same Bank Group (tRRD_Lmin):

Minimum CAS to CAS Delay Time -

Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.356 ns

[Caratteristiche]

Sensore di temperatura del modulo (TSOD):

Non supportato

Altezza nominale del modulo: 31 - 32 mm

Spessore massimo modulo (anteriore): 1 - 2 mm

Spessore massimo modulo

(restariore): 1 - 2 mm

(posteriore):

Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Standard

[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]

XMP Revision: 2.0

[Profilo certificato [Abilitato]]

Livello di tensione del modulo VDD: 1.35 V

Tempo di ciclo minimo SDRAM (tCKAVGmin): 0.55600 ns (1800 MHz)

Tatenze CAS# supportate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

22, 23, 24

Tempo di latenza minimo CAS# (tAAmin): 10.008 ns

Ritardo minimo da RAS# a CAS#

(tRCDmin): 12.232 ns

Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 12.232 ns

Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 23.250 ns

| Temporizzazione del modulo supportata a 1800.0 MHz: | 18-22-22-42 |
|---|------------------------|
| Temporizzazione del modulo supportata a 1733.3 MHz: | 18-22-22-41 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1666.7 MHz: | 17-21-21-39 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1600.0 MHz: | 16-20-20-38 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1466.7 MHz: | 15-18-18-35 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1333.3 MHz: | 14-17-17-31 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1200.0 MHz: | 12-15-15-28 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1066.7 MHz: | 11-14-14-25 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 933.3 MHz: | 10-12-12-22 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 800.0 MHz: | 8-10-10-19 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 666.7 MHz: | 7-9-9-16 |
| Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): | ² 35.625 ns |
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): | 350.000 ns |
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): | 260.000 ns |
| Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): | 160.000 ns |
| Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): | 22.000 ns |
| Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): | 3.892 ns |
| Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): | 5.560 ns |

Row: 1 [PO CHANNEL A/DIMM 1] - 8 GB PC4-28700 DDR4 SDRAM Corsair CMK16GX4M2D3600C18

[Informazioni generali sul modulo]

Numero modulo:

Dimensione del modulo: 8 GByte

Tipo di memoria: DDR4 SDRAM

Tipo di modulo: Unbuffered DIMM (UDIMM)

Velocità di memoria: 1798.6 MHz (DDR4-3597 / PC4-28700)

Produttore del modulo: Corsair

Numero di parte del modulo: CMK16GX4M2D3600C18

Revisione del modulo: 0.0

N/A Numero di serie del modulo: Data di produzione del modulo: N/A Luogo di produzione del modulo: 0

Nanya Technology Produttore SDRAM:

DRAM Steppping: 0.0 Controllo/correzione errori: Nessuno

[Caratteristiche del modulo]

Bit indirizzo riga: 16 Bit di indirizzo di colonna: 10

Densità del modulo: 8192 Mb

Numero di gradi: 1 Numero di gruppi di banche: 4 Larghezza del dispositivo: 8 bits Bus Width: 64 bits Die Count:

Tensione nominale del modulo (VDD):

Tempo di ciclo minimo SDRAM

0.93800 ns (1066 MHz) (tCKAVGmin):

Tempo di ciclo SDRAM massimo

(tCKAVGmax):

1.50000 ns

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Latenze CAS# supportate:

22, 23, 24

Tempo di latenza minimo CAS#

(tAAmin):

13.500 ns

Ritardo minimo da RAS# a CAS#

(tRCDmin):

13.500 ns

Minimum Row Precharge Time

(tRPmin):

13.500 ns

Minimum Active to Precharge Time

(tRASmin):

33.000 ns

Temporizzazione del modulo 15-15-15-36 supportata a 1066.7 MHz:

Temporizzazione del modulo

supportata a 933.3 MHz:

13-13-13-31

Temporizzazione del modulo 11-11-11-27 supportata a 800.0 MHz:

Temporizzazione del modulo

9-9-9-22

supportata a 666.7 MHz:

Temporizzazione del modulo supportata a 533.3 MHz:

8-8-8-18

Minimum Active to Active/Refresh Time 46.500 ns

(tRCmin):

Minimum Refresh Recovery Time Delay 350.000 ns (tRFC1min):

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min):

260.000 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay 160.000 ns

(tRFC4min): Minimum Four Activate Window Delay

21.000 ns

Time (tFAWmin):

Minimum Active to Active Delay Time -3.700 ns Different Bank Group (tRRD_Smin):

Minimum Active to Active Delay Time -

Same Bank Group (tRRD_Lmin):

Minimum CAS to CAS Delay Time -

Same Bank Group (tCCD Lmin):

5.300 ns

5.356 ns

[Caratteristiche]

Sensore di temperatura del modulo

(TSOD):

Non supportato

Altezza nominale del modulo: 31 - 32 mm Spessore massimo modulo (anteriore): 1 - 2 mm Spessore massimo modulo

(posteriore):

1 - 2 mm

Address Mapping from Edge Connector

to DRAM:

Standard

[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]

XMP Revision: 2.0

[Profilo certificato [Abilitato]]

Livello di tensione del modulo VDD: 1.35 V

Tempo di ciclo minimo SDRAM 0.55600 ns (1800 MHz) (tCKAVGmin):

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Latenze CAS# supportate:

22, 23, 24

Tempo di latenza minimo CAS#

(tAAmin):

10.008 ns

Ritardo minimo da RAS# a CAS#

(tRCDmin):

12.232 ns

Minimum Row Precharge Time

(tRPmin):

12.232 ns

Minimum Active to Precharge Time

(tRASmin):

23.250 ns

Temporizzazione del modulo 18-22-22-42 supportata a 1800.0 MHz:

Temporizzazione del modulo 18-22-22-41 supportata a 1733.3 MHz:

Temporizzazione del modulo 17-21-21-39 supportata a 1666.7 MHz:

Temporizzazione del modulo 16-20-20-38 supportata a 1600.0 MHz:

Temporizzazione del modulo 15-18-18-35 supportata a 1466.7 MHz:

Temporizzazione del modulo 14-17-17-31 supportata a 1333.3 MHz:

Temporizzazione del modulo 12-15-15-28 supportata a 1200.0 MHz:

Temporizzazione del modulo 11-14-14-25 supportata a 1066.7 MHz:

Temporizzazione del modulo 10-12-12-22 supportata a 933.3 MHz:

Temporizzazione del modulo

supportata a 800.0 MHz: 8-10-10-19

Temporizzazione del modulo supportata a 666.7 MHz: 7-9-9-16

Minimum Active to Active/Refresh Time 35.625 ns

(tRCmin):

Minimum Refresh Recovery Time Delay 350.000 ns

(tRFC1min):

Minimum Refresh Recovery Time Delay 260.000 ns

(tRFC2min):

Minimum Refresh Recovery Time Delay 160.000 ns

(tRFC4min):

. .

Minimum Four Activate Window Delay

Time (tFAWmin):

22.000 ns

Minimum Active to Active Delay Time -

Different Bank Group (tRRD_Smin):

3.892 ns

Minimum Active to Active Delay Time -

Same Bank Group (tRRD_Lmin):

5.560 ns

Row: 2 [P0 CHANNEL B/DI MM 0] - 8 GB PC4-28700 DDR4 SDRAM Corsair CMK16GX4M2D3600C18

[Informazioni generali sul modulo]

Numero modulo: 2

Dimensione del modulo: 8 GByte

Tipo di memoria: DDR4 SDRAM

Tipo di modulo: Unbuffered DIMM (UDIMM)

Velocità di memoria: 1798.6 MHz (DDR4-3597 / PC4-28700)

Produttore del modulo: Corsair

Numero di parte del modulo: CMK16GX4M2D3600C18

Revisione del modulo:

Numero di serie del modulo:

N/A

Data di produzione del modulo:

N/A

Luogo di produzione del modulo:

0

Produttore SDRAM: Nanya Technology

DRAM Steppping: 0.0

Controllo/correzione errori: Nessuno

[Caratteristiche del modulo]

Bit indirizzo riga: 16
Bit di indirizzo di colonna: 10

Densità del modulo: 8192 Mb

Numero di gradi:

Numero di gruppi di banche:

Larghezza del dispositivo:

Bus Width:

Die Count:

Tensione nominale del modulo (VDD):

1

Tempo di ciclo minimo SDRAM

(tCKAVGmin): 0.93800 ns (1066 MHz) Tempo di ciclo SDRAM massimo 1.50000 ns (tCKAVGmax): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Latenze CAS# supportate: 22, 23, 24 Tempo di latenza minimo CAS# 13.500 ns (tAAmin): Ritardo minimo da RAS# a CAS# 13.500 ns (tRCDmin): Minimum Row Precharge Time 13.500 ns (tRPmin): Minimum Active to Precharge Time 33.000 ns (tRASmin): Temporizzazione del modulo 15-15-15-36 supportata a 1066.7 MHz: Temporizzazione del modulo 13-13-13-31 supportata a 933.3 MHz: Temporizzazione del modulo 11-11-11-27 supportata a 800.0 MHz: Temporizzazione del modulo 9-9-9-22 supportata a 666.7 MHz: Temporizzazione del modulo 8-8-8-18 supportata a 533.3 MHz: Minimum Active to Active/Refresh Time 46.500 ns (tRCmin): Minimum Refresh Recovery Time Delay 350.000 ns (tRFC1min): Minimum Refresh Recovery Time Delay 260.000 ns (tRFC2min): Minimum Refresh Recovery Time Delay 160.000 ns (tRFC4min): Minimum Four Activate Window Delay 21.000 ns Time (tFAWmin): Minimum Active to Active Delay Time -3.700 ns Different Bank Group (tRRD_Smin): Minimum Active to Active Delay Time -5.300 ns Same Bank Group (tRRD_Lmin): Minimum CAS to CAS Delay Time -5.356 ns Same Bank Group (tCCD_Lmin): Sensore di temperatura del modulo Non supportato (TSOD): Altezza nominale del modulo: 31 - 32 mm

[Caratteristiche]

Spessore massimo modulo (anteriore): 1 - 2 mm Spessore massimo modulo 1 - 2 mm (posteriore): Address Mapping from Edge Connector Standard to DRAM:

[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]

XMP Revision: 2.0

[Profilo certificato [Abilitato]]

| r | TOTTIO CELLITICATO [ADTIITATO]] | |
|---|---|---|
| | Livello di tensione del modulo VDD: | 1.35 V |
| | Tempo di ciclo minimo SDRAM (tCKAVGmin): | 0.55600 ns (1800 MHz) |
| | Latenze CAS# supportate: | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| | Tempo di latenza minimo CAS# (tAAmin): | 10.008 ns |
| | Ritardo minimo da RAS# a CAS# (tRCDmin): | 12.232 ns |
| | Minimum Row Precharge Time (tRPmin): | 12.232 ns |
| | Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): | 23.250 ns |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1800.0 MHz: | 18-22-22-42 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1733.3 MHz: | 18-22-22-41 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1666.7 MHz: | 17-21-21-39 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1600.0 MHz: | 16-20-20-38 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1466.7 MHz: | 15-18-18-35 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1333.3 MHz: | 14-17-17-31 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1200.0 MHz: | 12-15-15-28 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 1066.7 MHz: | 11-14-14-25 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 933.3 MHz: | 10-12-12-22 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 800.0 MHz: | 8-10-10-19 |
| | Temporizzazione del modulo supportata a 666.7 MHz: | 7-9-9-16 |
| | Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): | |
| | Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): | |
| | Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): | 260.000 ns |
| | Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): | 160.000 ns |
| | Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): | 22.000 ns |
| | Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): | 3.892 ns |
| | Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): | 5.560 ns |
| | | |

Row: 3 [PO CHANNEL B/DIMM 1] - 8 GB PC4-28700 DDR4 SDRAM Corsair CMK16GX4M2D3600C18

[Informazioni generali sul modulo]

Numero modulo: 3

Dimensione del modulo: 8 GByte

Tipo di memoria: DDR4 SDRAM

Tipo di modulo: Unbuffered DIMM (UDIMM)

1798.6 MHz (DDR4-3597 / PC4-28700) Velocità di memoria:

Produttore del modulo: Corsair

Numero di parte del modulo: CMK16GX4M2D3600C18

Revisione del modulo: 0.0 Numero di serie del modulo: N/A Data di produzione del modulo: N/A Luogo di produzione del modulo: 0

Produttore SDRAM: Nanya Technology

DRAM Steppping: 0.0

Controllo/correzione errori: Nessuno

[Caratteristiche del modulo]

Bit indirizzo riga: 16 Bit di indirizzo di colonna: 10

Densità del modulo: 8192 Mb

Numero di gradi: 1 Numero di gruppi di banche: 4 Larghezza del dispositivo: 8 bits Bus Width: 64 bits Die Count: 1 Tensione nominale del modulo (VDD): 1.2 V

Tempo di ciclo minimo SDRAM

0.93800 ns (1066 MHz) (tCKAVGmin):

Tempo di ciclo SDRAM massimo

1.50000 ns

(tCKAVGmax):

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Latenze CAS# supportate:

22, 23, 24

Tempo di latenza minimo CAS#

(tAAmin):

13.500 ns

Ritardo minimo da RAS# a CAS#

(tRCDmin):

13.500 ns

Minimum Row Precharge Time

(tRPmin):

13.500 ns

Minimum Active to Precharge Time

(tRASmin):

33.000 ns

Temporizzazione del modulo 15-15-15-36 supportata a 1066.7 MHz:

Temporizzazione del modulo 13-13-13-31 supportata a 933.3 MHz:

Temporizzazione del modulo 11-11-11-27 supportata a 800.0 MHz:

Temporizzazione del modulo 9-9-9-22 supportata a 666.7 MHz:

Temporizzazione del modulo supportata a 533.3 MHz: 8-8-18

Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 46.500 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min):

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min):

Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns

Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.700 ns

Minimum Active to Active Delay Time - 5.300 ns Same Bank Group (tRRD_Lmin):

Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.356 ns

[Caratteristiche]

Sensore di temperatura del modulo (TSOD):

Non supportato

Altezza nominale del modulo: 31 - 32 mm Spessore massimo modulo (anteriore): 1 - 2 mm Spessore massimo modulo (posteriore): 1 - 2 mm

Address Mapping from Edge Connector to DRAM:

[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]

XMP Revision: 2.0

[Profilo certificato [Abilitato]]

Livello di tensione del modulo VDD: 1.35 V

Tempo di ciclo minimo SDRAM (tCKAVGmin): 0.55600 ns (1800 MHz)

Latenze CAS# supportate: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24

Tempo di latenza minimo CAS#

(tAAmin): 10.008 ns

Ritardo minimo da RAS# a CAS#

12.232 ns

(tRCDmin):

Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 12.232 ns

Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 23.250 ns

Temporizzazione del modulo supportata a 1800.0 MHz: 18-22-22-42

Temporizzazione del modulo supportata a 1733.3 MHz:

| Temporizzazione del modulo supportata a 1666.7 MHz: | 17-21-21-39 |
|---|-------------|
| Temporizzazione del modulo supportata a 1600.0 MHz: | 16-20-20-38 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1466.7 MHz: | 15-18-18-35 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1333.3 MHz: | 14-17-17-31 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1200.0 MHz: | 12-15-15-28 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 1066.7 MHz: | 11-14-14-25 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 933.3 MHz: | 10-12-12-22 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 800.0 MHz: | 8-10-10-19 |
| Temporizzazione del modulo supportata a 666.7 MHz: | 7-9-9-16 |
| | |

Minimum Active to Active/Refresh Time 35.625 ns (tRCmin):

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 350.000 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns

Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min):

Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 22.000 ns

Minimum Active to Active Delay Time - 3.892 ns Different Bank Group (tRRD_Smin):

Minimum Active to Active Delay Time - 5.560 ns Same Bank Group (tRRD_Lmin):

AMD Radeon RX 6600

[Chipset grafico]

Chipset grafico: AMD Radeon RX 6600

Chipset grafico Nome in codice: Navi23 XL

Memoria grafica: 8192 MByte di GDDR6 SDRAM [Micron]

[Scheda grafica]

Scheda grafica: Sapphire RX 6600

Bus della scheda grafica: PCIe v4.0 x16 (16.0 GT/s) @ x8 (16.0 GT/s)

Grafica RAMDAC: Internal DAC (400MHz)
Versione BIOS grafico: 020.003.000.030

[Prestazione]

Frequenza del processore grafico: 7.0 MHz

Frequenza della memoria grafica: 12.0 MHz (Efficace 96.0 MHz)

Larghezza bus memoria grafica: 128-bit

Numero di ROP: 64 Numero di shader unificati: 1792 Numero di core di ray tracing: 28 Numero di TMU (unità di mappatura 112

della trama):

Qualità ASIC: 75.7 % Versione firmware SMU: 0.59.43

Supporto ridimensionabile BAR

(ReBAR):

Supportato

Stato BAR (ReBAR) ridimensionabile: Disabilitat (256 MB)

ID hardware: PCI\VEN_1002&DEV_73FF&SUBSYS_E4471DA2&REV_C7

Posizione PCI (Bus: Dispositivo: Funzione): 6:00:0

[Informazioni sul driver del dispositivo]

Produttore del driver: Advanced Micro Devices, Inc.

Descrizione del conducente: AMD Radeon RX 6600

Fornitore di driver: Advanced Micro Devices, Inc.

Versione del driver: 31.0.14051.1000

22.40.51.01-230412a-390767C-AMD-Software-Versione pacchetto driver AMD:

Adrenalin-Edition

AMD Software Driver Version: 23.4.2

Data del driver del dispositivo: 12-Apr-2023

DCH/UWD Driver: Capace

PCI\VEN_1002&DEV_73FF&SUBSYS_E4471DA2&REV_C7 DeviceInstanceId

\6&34CB7C20&0&0000019

Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0301)#PCI(0000)#PCI(0000)#PCI(0000)

Monitor

Acer P191W

[Informazioni generali]

Nome monitor: Acer P191W Nome monitor (dal produttore): Acer P191W Numero di serie: LAY090493630

Data di produzione: Settimana: 19, Anno: 2008

ID hardware del monitor: Monitor\ACR0010

Massimo Dimensione verticale: 26 cm Massimo Dimensione orizzontale: 41 cm Frequenza orizzontale: 30 - 82 kHz 56 - 76 Hz Frequenza verticale:

Orologio pixel massimo: 160 MHz

[Parametri avanzati]

Segnale di input: Digitale

Color Bit Depth: 8 Bits per Primary Color

Digital Video Interface Standard Supported: DisplayPort Gamma Factor: 2.20

[Modalità DPMS]

Standby: Non supportato
Suspend: Non supportato
Active Off: Supportato
Standard Colour Space (sRGB) Default: Supportato
Preferred Timing Mode: Supportato
Default GTF (Continuous Frequency): Non supportato

DFP 1.x Compatible: Sì

[Modalità video supportate]

1280 x 1024 60 Hz 1280 x 960 60 Hz 1152 x 864 75 Hz 1440 x 900 60 Hz 1280 x 720 60 Hz 1152 x 864 60 Hz 1400 x 1050 60 Hz 1600 x 1200 60 Hz

1440 x 900 408 x 255 mm, Pixel Orologio 106.50 MHz

[Informazioni sul driver del dispositivo]

Produttore del driver: (Schermi standard)

Descrizione del conducente: Monitor generico Plug and Play

Fornitore di driver: Microsoft

Versione del driver: 10.0.19041.1151
Data del driver del dispositivo: 21-Jun-2006

DeviceInstanceId DISPLAY\ACR0010\7&1B85F264&0&UID264

SAMSUNG [Unknown Model: SAM100E]

[Informazioni generali]

Nome monitor: SAMSUNG [Unknown Model: SAM100E]

Nome monitor (dal produttore): S24R35x Numero di serie: H4TN607576

Data di produzione: Settimana: 27, Anno: 2020

ID hardware del monitor: Monitor\SAM100E

Massimo Dimensione verticale: 30 cm
Massimo Dimensione orizzontale: 53 cm
Frequenza orizzontale: 30 - 85 kHz
Frequenza verticale: 50 - 75 Hz

Orologio pixel massimo: 180 MHz

[Parametri avanzati]

Segnale di input: Digitale Gamma Factor: 2.20

[Modalità DPMS]

Standby: Non supportato
Suspend: Non supportato
Active Off: Supportato
Standard Colour Space (sRGB) Default: Non supportato
Preferred Timing Mode: Supportato
Default GTF (Continuous Frequency): Non supportato

DFP 1.x Compatible: No

[Modalità video supportate]

1152 x 864 75 Hz
1280 x 720 60 Hz
1280 x 800 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1440 x 900 60 Hz
1600 x 900 60 Hz
1680 x 1050 60 Hz

1920 x 1080 527 x 296 mm, Pixel Orologio 148.50 MHz

[Informazioni sul driver del dispositivo]

Produttore del driver: (Schermi standard)

Descrizione del conducente: Monitor generico Plug and Play

Fornitore di driver: Microsoft

Versione del driver: 10.0.19041.1151

Data del driver del dispositivo: 21-Jun-2006

DeviceInstanceId DISPLAY\SAM100E\7&1B85F264&0&UID268

Unità disco

KINGSTON SA400S37480G

[Informazioni generali]

Controller dell'unità: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s

Controller host: AMD 500-Series Chipset - SATA Controller

Modello di unità: KINGSTON SA400S37480G

Revisione del firmware dell'unità: S3401103

Numero di serie dell'unità: 50026B7380A31CDF Nome mondiale: 50026B7380A31CDF

Capacità dell'unità: 457,862 MByte (480 GB)

Drive Capacity [MB]: 457862

Tasso di rotazione dei media: Unità SSD (non rotante)

Versione principale ATA supportata: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS, ACS-2,

ACS-3

Versione minore ATA supportata: ACS-3 Revision 4

Versione di trasporto ATA supportata: SATA 3.2

[Geometria dell'unità disco]

Numero di cilindri:16383Numero di teste:16Settori per traccia:63

Numero di settori: 16514064
Settori LBA totali a 48 bit: 937703088
Dimensione logica del settore: 512 Bytes
Dimensione del buffer della cache: N/A

[Modalità di trasferimento]

Settori per interruzione: Total: 1, Active: 1

Massimo Modalità di trasferimento PIO: 4

Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -

Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 1 (?)

Max. Multiword DMA Transfer Rate:16.7 MBytes/sMax. PIO with IORDY Transfer Rate:16.7 MBytes/sMax. PIO w/o IORDY Transfer Rate:16.7 MBytes/s

Native Command Queuing: Supportato, Massimo Profondità: 32

Comando TRIM: Supportato (lettura indeterminata dopo TRIM)

[Flag di dispositivo]

Azionamento fisso:

Unità rimovibile:

Stoccaggio magnetico:

Modalità LBA:

Modalità DMA:

IORDY:

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

[Caratteristiche]

Cache scrivibile: Presente, Attivo
Funzione SMART: Presente, Attivo
Funzionalità di sicurezza: Presente, Non attivo
Funzione supporti rimovibili: Non presente, Disabilitat

Gestione energetica: Presente, Attivo
Gestione avanzata dell'alimentazione: Presente, Non attivo
Interfaccia pacchetto: Non presente, Disabilitat

Buffer di previsione: Presente, Attivo
Area protetta ospitante: Presente, Abilitato

Accensione in standby: Non supportato, Non attivo Gestione acustica automatica: Non supportato, Non attivo

48-bit LBA: Supportato, Attivo

Gestione dell'alimentazione di collegamento

avviata dall'host (HIPM):

Non supportato

Gestione alimentazione di collegamento

avviata dal dispositivo (DIPM):

Supportato, Disabilitat

In-Order Data Delivery:

Non supportato

Controllo delle funzionalità hardware: Non supportato

Conservazione delle impostazioni del Supportato, Abilitato

software:

NCQ Autosense: Non supportato Link Power State Device Sleep: Non supportato Caratteristica informativa ibrida: Non supportato Ricostruzione assistita: Non supportato Disabilitazione alimentazione: Non supportato All Write Cache Non-Volatile: Non supportato Numero esteso di settori indirizzabili Non supportato

dall'utente: CFast Specification: Non supportato Informazioni prioritarie NCQ: Non supportato

Host Automatic Partial to Slumber

Transitions:

Non supportato

Device Automatic Partial to Slumber

Transitions:

Non supportato

NCQ Streaming: Non supportato Comando di gestione della coda NCQ: Non supportato DevSleep to Reduced Power State: Non supportato Out Of Band Management Interface: Non supportato Funzionalità condizioni di alimentazione

estese:

Non supportato

Funzione di segnalazione dei dati di

rilevamento:

Non supportato

Funzione di controllo della caduta libera: Non supportato Funzione di scrittura-lettura-verifica: Non supportato

[Sicurezza]

Funzionalità di sicurezza: Supportato Stato di sicurezza: Disabilitat Disabilitat Sicurezza bloccata: Sicurezza bloccata: Abilitato Cancellazione di sicurezza avanzata: Supportato Sanitize Feature: Non supportato Sanitize Device - Crypto Scramble: Non supportato Sanitize Device - Overwrite: Non supportato Sanitize Device - Block Erase: Non supportato Sanitize Device - Antifreeze Lock: Non supportato Device Encrypts All User Data: Non supportato **Trusted Computing:** Non supportato

[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]

[01] Tasso di errore di lettura non 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 100, 0) elaborato:

[09] Ore di accensione/Numero di cicli: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (2292 ore / 95.5 giorni) [OC] Conteggio ciclo di alimentazione: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 1584, 0)

[94] Sconosciuto 100/Sempre normale, Peggio: 100 [95] Sconosciuto 100/Sempre normale, Peggio: 100 [A7] Modalità di protezione SSD: 100/Sempre normale, Peggio: 100

[A8] Conteggio errori SATA PHY: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 1, 0)

[A9] Conteggio totale dei blocchi 100/Sempre normale, Peggio: 100

danneggiati:

[AA] Conteggio blocchi danneggiati:

100/10, Peggio: 100

[AC] Cancella conteggio errori (totale): 100/Sempre normale, Peggio: 100 [AD] Cancella conteggio: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [B5] Conteggio errori programma (totale): 100/Sempre normale, Peggio: 100
 [B6] Cancella conteggio errori (totale): 100/Sempre normale, Peggio: 100
 [BB] Errori non correggibili: 100/Sempre normale, Peggio: 100

[C0] Conteggio arresti non sicuri: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 133, 0)

[C2] Temperatura: 49/Sempre normale, Peggio: 75 (49.0 °C)

[C4] Conteggio blocco successivo:100/Sempre normale, Peggio: 100[C7] Conteggio errori CRC SATA:100/Sempre normale, Peggio: 100

[DA] Conteggio errori CRC:

[E7] Vita SSD rimasta:

[E9] Scrive a vita su Flash:

[E7] Numero di scritture host:

[E7] Numero di letture host:

[E8] Sumpre normale, Peggio: 100 (Data = 9390, 0)

[E8] Numero di letture host:

[E8] Numero massimo di cancellazione:

[E8] Numero massimo di cancellazioni/scritture multimediali totali:

[E8] Numero normale, Peggio: 100 (Data = 14856, 0)

[E8] Numero massimo di cancellazione:

[E8] Numero massimo di cancellazioni/scritture multimediali totali:

[F6] Conteggio totale cancellazioni: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 74479, 0)

Durata residua del disco 89%

[Statistiche del dispositivo]

Ripristini all'accensione a vita: 1584
Orari di accensione: 2292
Numero di settori logici scritti: 672610886
Numero di settori logici Leggi: 1092339435
Numero di comandi di scrittura: 293124
Numero di comandi di lettura: 1696

Indicatore di resistenza usata: 12%

ST1000DM010-2EP102

[Informazioni generali]

Controller dell'unità: Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s

Controller host: AMD 500-Series Chipset - SATA Controller

Modello di unità: Seagate ST1000DM010-2EP102

Revisione del firmware dell'unità: CC43

Numero di serie dell'unità: ZN1NPDA9

Nome mondiale: 5000C500C94F5FC

Capacità dell'unità: 953,869 MByte (1000 GB)

Drive Capacity [MB]: 953869
Tasso di rotazione dei media: 7200 RPM

Fattore di forma nominale: 3.5"

Versione principale ATA supportata: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS

Versione minore ATA supportata: ATA8-ACS version 4

Versione di trasporto ATA supportata: SATA 3.0

[Geometria dell'unità disco]

Numero di cilindri:16383Numero di teste:16Settori per traccia:63

Numero di settori: 16514064

Settori LBA totali a 48 bit: 1953525168 Dimensione logica del settore: 512 Bytes Dimensione del buffer della cache: N/A

[Modalità di trasferimento]

Settori per interruzione: Total: 16

Massimo Modalità di trasferimento PIO:

Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: 2 Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -

Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Inactive

Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s

Native Command Queuing: Supportato, Massimo Profondità: 32

Comando TRIM: Non supportato

[Flag di dispositivo]

Azionamento fisso: Presente Unità rimovibile: Non presente Stoccaggio magnetico: Presente Modalità LBA: Supportato Modalità DMA: Supportato IORDY: Supportato IORDY Disabilita: Supportato

[Caratteristiche]

Cache scrivibile: Presente, Attivo Funzione SMART: Presente, Attivo Funzionalità di sicurezza: Presente, Non attivo Funzione supporti rimovibili: Non presente, Disabilitat

Presente, Attivo Gestione energetica: Gestione avanzata dell'alimentazione: Presente, Attivo

Interfaccia pacchetto: Non presente, Disabilitat

Buffer di previsione: Presente, Attivo Area protetta ospitante: Presente, Abilitato Accensione in standby: Supportato, Non attivo Gestione acustica automatica: Non supportato, Non attivo

Non supportato

48-bit LBA: Supportato, Attivo

Gestione dell'alimentazione di collegamento avviata dall'host (HIPM):

Gestione alimentazione di collegamento Supportato, Disabilitat

avviata dal dispositivo (DIPM):

In-Order Data Delivery: Non supportato Controllo delle funzionalità hardware: Non supportato

Conservazione delle impostazioni del Supportato, Abilitato

software:

NCO Autosense: Supportato Link Power State Device Sleep: Non supportato Caratteristica informativa ibrida: Non supportato Ricostruzione assistita: Non supportato Disabilitazione alimentazione: Non supportato All Write Cache Non-Volatile: Non supportato Numero esteso di settori indirizzabili Non supportato

dall'utente:

CFast Specification: Non supportato Informazioni prioritarie NCQ: Non supportato Host Automatic Partial to Slumber Non supportato Transitions:

Device Automatic Partial to Slumber

Transitions:

NCQ Streaming:

Non supportato Non supportato Non supportato

Non supportato

Out Of Band Management Interface: Funzionalità condizioni di alimentazione

Comando di gestione della coda NCQ:

DevSleep to Reduced Power State:

Non supportato Non supportato

Funzione di segnalazione dei dati di

rilevamento:

Non supportato

Funzione di controllo della caduta libera: Non supportato

Funzione di scrittura-lettura-verifica: Supportato, Disabilitat

[Sicurezza]

Funzionalità di sicurezza: Supportato Stato di sicurezza: Disabilitat Sicurezza bloccata: Disabilitat Sicurezza bloccata: Abilitato Cancellazione di sicurezza avanzata: Supportato Sanitize Feature: Non supportato Sanitize Device - Crypto Scramble: Non supportato Sanitize Device - Overwrite: Non supportato Sanitize Device - Block Erase: Non supportato Sanitize Device - Antifreeze Lock: Non supportato Device Encrypts All User Data: Non supportato Trusted Computing: Non supportato

[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]

[01] Tasso di errore di lettura non 78/6, Peggio: 63 (Data = 61670960, 0)

elaborato:

[03] Spin Up Time:

[04] Conteggio avvio/arresto:

97/Sempre normale, Peggio: 96 99/20, Peggio: 99 (Data = 1290, 0)

[05] Conteggio settore riallocato: 100/10, Peggio: 100

[07] Cerca tasso di errore: 72/45, Peggio: 60 (Data = 17696297, 0)

[09] Ore di accensione/Numero di cicli: 99/Sempre normale, Peggio: 99 (1604 ore / 66.8 giorni)

100/97, Peggio: 100 [OA] Numero di tentativi di rotazione:

100/20, Peggio: 100 (Data = 810, 0) [OC] Conteggio ciclo di alimentazione: [B7] Interfaccia SATA Downshift / Runtime

Bad Block:

[B8] Conteggio rilevamento errori end-to-100/99, Peggio: 100

[BC] Conteggio timeout comando:

[BB] Errori non correggibili segnalati:

[BD] High Fly scrive:

100/Sempre normale, Peggio: 100 100/Sempre normale, Peggio: 100 100/Sempre normale, Peggio: 100

100/Sempre normale, Peggio: 100

[BE] Temperatura del flusso d'aria/conteggio

superamento:

62/40, Peggio: 55 (38.0 °C)

[C1] Conteggio cicli di carico/scarico: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 1295, 0)

38/Sempre normale, Peggio: 14 (38.0 °C) [C2] Temperatura:

[C3] Hardware ECC recuperato: 1/Sempre normale, Peggio: 1 (Data = 61670960, 0)

[C5] Conteggio settore in sospeso corrente: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [C6] Conteggio settori non correggibili

offline:

100/Sempre normale, Peggio: 100

[C7] Tasso di errore CRC UltraDMA/SATA: 200/Sempre normale, Peggio: 200 [F0] Head Flying Hours: 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 1530, 64885) [F1] Scritture a vita dall'host (LBA scritti): 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 3526191344, 1) [F2] Letture a vita dall'host (lettura LBA): 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 3972588789, 2)

[Statistiche del dispositivo]

Ripristini all'accensione a vita: 810 Orari di accensione: 1604

Numero di settori logici scritti: 7873209312 Numero di settori logici Leggi: 12564963487 Numero di comandi di scrittura: 35137143 Numero di comandi di lettura: 73220284

Ore di accensione del motore mandrino: 1530 Numero di ore di volo della testa: 1530 Eventi di carico della testa: 1295 Numero di settori logici riallocati: Numero di tentativi di ripristino della lettura: 0 Numero di errori di avviamento meccanico: Numero di settori logici candidati alla riallocazione:

Numero di errori non correggibili segnalati: Numero di reimpostazioni tra l'accettazione e il completamento del comando:

Temperatura attuale: 38 °C 36 °C Temperatura media a breve termine: Temperatura media a lungo termine: 34 °C Intervallo operativo di temperatura: 13 - 55 °C Temperatura a vita: 13 - 45 °C Temperatura media a breve termine a vita: 31 - 40 °C Temperatura media a lungo termine a vita: 30 - 39 °C Tempo a temperatura insufficiente: 0 minuti Tempo in sovratemperatura: 0 minuti

ST2000DM008-2UB102

[Informazioni generali]

Serial ATA 6Gb/s @ 6Gb/s Controller dell'unità:

Controller host: AMD 500-Series Chipset - SATA Controller

Modello di unità: Seagate ST2000DM008-2UB102

Revisione del firmware dell'unità: 0001

Numero di serie dell'unità: WK30L6AY

Nome mondiale: 5000C500F1A840DD

Capacità dell'unità: 1,907,729 MByte (2000 GB)

Drive Capacity [MB]: 1907729 Tasso di rotazione dei media: 7200 RPM

Fattore di forma nominale: 3.5"

ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS, ACS-2, Versione principale ATA supportata:

ACS-3

Versione minore ATA supportata: ACS-3 Revision 5

Versione di trasporto ATA supportata: SATA 3.1

[Geometria dell'unità disco]

Numero di cilindri:16383Numero di teste:16Settori per traccia:63

Numero di settori: 16514064
Settori LBA totali a 48 bit: 3907029168
Dimensione logica del settore: 512 Bytes
Dimensione del buffer della cache: N/A

[Modalità di trasferimento]

Settori per interruzione: Total: 16, Active: 16

Massimo Modalità di trasferimento PIO: 4

Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: 2
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -

Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Inactive

Max. Multiword DMA Transfer Rate:16.7 MBytes/sMax. PIO with IORDY Transfer Rate:16.7 MBytes/sMax. PIO w/o IORDY Transfer Rate:16.7 MBytes/s

Native Command Queuing: Supportato, Massimo Profondità: 32

Comando TRIM: Supportato (lettura indeterminata dopo TRIM)

[Flag di dispositivo]

Azionamento fisso:

Unità rimovibile:

Stoccaggio magnetico:

Modalità LBA:

Modalità DMA:

IORDY:

Supportato

[Caratteristiche]

Cache scrivibile: Presente, Attivo
Funzione SMART: Presente, Attivo
Funzionalità di sicurezza: Presente, Non attivo
Funzione supporti rimovibili: Non presente, Disabilitat

Gestione energetica: Presente, Attivo Gestione avanzata dell'alimentazione: Presente, Attivo

Interfaccia pacchetto: Non presente, Disabilitat

Buffer di previsione: Presente, Attivo
Area protetta ospitante: Presente, Abilitato
Accensione in standby: Supportato, Non attivo
Gestione acustica automatica: Non supportato, Non attivo

48-bit LBA: Supportato, Attivo

Gestione dell'alimentazione di collegamento

avviata dall'host (HIPM):

Supportato

Gestione alimentazione di collegamento

avviata dal dispositivo (DIPM):

Supportato, Disabilitat

In-Order Data Delivery: Non supportato Controllo delle funzionalità hardware: Non supportato

Conservazione delle impostazioni del

software:

Supportato, Abilitato

NCQ Autosense: Supportato Link Power State Device Sleep: Non supportato Caratteristica informativa ibrida: Non supportato Ricostruzione assistita: Non supportato Disabilitazione alimentazione: Non supportato All Write Cache Non-Volatile: Non supportato Numero esteso di settori indirizzabili

Non supportato dall'utente:

CFast Specification: Non supportato Informazioni prioritarie NCQ: Non supportato Host Automatic Partial to Slumber Non supportato

Transitions:

Device Automatic Partial to Slumber

Transitions:

NCQ Streaming: Non supportato Comando di gestione della coda NCQ: Non supportato DevSleep to Reduced Power State: Non supportato Out Of Band Management Interface: Non supportato Funzionalità condizioni di alimentazione Non supportato

estese.

Funzione di segnalazione dei dati di

rilevamento:

Supportato, Disabilitat

Non supportato

Funzione di controllo della caduta libera: Non supportato Funzione di scrittura-lettura-verifica: Non supportato

[Sicurezza]

Funzionalità di sicurezza: Supportato Disabilitat Stato di sicurezza: Sicurezza bloccata: Disabilitat Sicurezza bloccata: Abilitato Cancellazione di sicurezza avanzata: Supportato Sanitize Feature: Supportato Sanitize Device - Crypto Scramble: Non supportato Sanitize Device - Overwrite: Supportato Sanitize Device - Block Erase: Non supportato Sanitize Device - Antifreeze Lock: Supportato Device Encrypts All User Data: Non supportato Trusted Computing: Non supportato

[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]

[01] Tasso di errore di lettura non 74/6, Peggio: 65 (Data = 25103721, 0) elaborato:

[03] Spin Up Time: 95/Sempre normale, Peggio: 95 [04] Conteggio avvio/arresto: 100/20, Peggio: 100 (Data = 122, 0)

[05] Conteggio settore riallocato: 100/10, Peggio: 100

100/45, Peggio: 253 (Data = 248651, 0) [07] Cerca tasso di errore:

100/Sempre normale, Peggio: 100 (106 ore / 4.4 giorni) [09] Ore di accensione/Numero di cicli:

100/Sempre normale, Peggio: 100

[OA] Numero di tentativi di rotazione: 100/97, Peggio: 100

[OC] Conteggio ciclo di alimentazione: 100/20, Peggio: 100 (Data = 62, 0)

[B7] Interfaccia SATA Downshift / Runtime

Bad Block:

[B8] Conteggio rilevamento errori end-to-100/99, Peggio: 100

[BB] Errori non correggibili segnalati: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [BC] Conteggio timeout comando: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [BD] High Fly scrive: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [BE] Temperatura del flusso d'aria/conteggio $_{60/40}$, Peggio: 57 (40.0 °C) superamento:

[BF] Tasso di errore G-Sense: 100/Sempre normale, Peggio: 100

[C0] Conteggio retrazione di spegnimento: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 4, 0)
 [C1] Conteggio cicli di carico/scarico: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 1009, 0)

[C2] Temperatura: 40/Sempre normale, Peggio: 43 (40.0 °C)

[C3] Hardware ECC recuperato: 74/Sempre normale, Peggio: 65 (Data = 25103721, 0)

[C5] Conteggio settore in sospeso corrente: 100/Sempre normale, Peggio: 100
 [C6] Conteggio settori non correggibili offline: 100/Sempre normale, Peggio: 100

[C7] Tasso di errore CRC UltraDMA/SATA: 200/Sempre normale, Peggio: 200

[F0] Head Flying Hours: 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 11, 662)

4

[F1] Scritture a vita dall'host (LBA scritti): 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 327639316, 0)
 [F2] Letture a vita dall'host (lettura LBA): 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 2359179, 0)

[Statistiche del dispositivo]

Ripristini all'accensione a vita: 62
Orari di accensione: 106

Numero di settori logici scritti: 327639316 Numero di settori logici Leggi: 2359179 Numero di comandi di scrittura: 1300343 Numero di comandi di lettura: 19016

Ore di accensione del motore mandrino:

Numero di ore di volo della testa:

Eventi di carico della testa:

1009

Numero di settori logici riallocati:

Numero di tentativi di ripristino della lettura:

Numero di errori di avviamento meccanico:

Numero di settori logici candidati alla riallocazione:

Numero di eventi di scaricamento ad alta

priorità: 4

Numero di errori non correggibili segnalati: 0 Numero di reimpostazioni tra l'accettazione e il completamento del comando: 0

Temperatura attuale:

Temperatura media a breve termine:

Intervallo operativo di temperatura:

Temperatura a vita:

Temperatura media a breve termine a vita:

Tempo a temperatura insufficiente:

O minuti

Tempo in sovratemperatura:

0 °C

0 - 60 °C

19 - 42 °C

35 - 36 °C

0 minuti

Numero di reimpostazioni hardware:208Numero di eventi ASR:144Numero di errori CRC interfaccia:0

ST4000DM004-2U9104

[Informazioni generali]

Controller dell'unità: Serial ATA 6Gb/s @ 3Gb/s <-> USB

Controller host: Seagate RSS LLC, PID=AB80

Modello di unità: Seagate ST4000DM004-2U9104

Revisione del firmware dell'unità: SED1

Numero di serie dell'unità: ZTT4A4JL

Nome mondiale: 5000C500E3F5A34E

Capacità dell'unità: 3,815,447 MByte (4000 GB)

Drive Capacity [MB]: 3815447
Tasso di rotazione dei media: 5400 RPM

Fattore di forma nominale: 3.5"

Versione principale ATA supportata: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS, ACS-2,

ACS-3

Versione minore ATA supportata: ACS-3 Revision 5

Versione di trasporto ATA supportata: SATA 3.1

[Geometria dell'unità disco]

Numero di cilindri:16383Numero di teste:16Settori per traccia:63

Numero di settori: 16514064
Settori LBA totali a 48 bit: 7814037168
Dimensione logica del settore: 512 Bytes
Dimensione del buffer della cache: N/A

[Modalità di trasferimento]

Settori per interruzione: Total: 1, Active: 1

Massimo Modalità di trasferimento PIO:

Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -

Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 6 (ATA-133)

Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/sMax. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/sMax. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s

Native Command Queuing: Supportato, Massimo Profondità: 32

Comando TRIM: Non supportato

[Flag di dispositivo]

Azionamento fisso:

Unità rimovibile:

Stoccaggio magnetico:

Modalità LBA:

Modalità DMA:

IORDY:

IORDY Disabilita:

Presente

Supportato

Supportato

Supportato

Supportato

[Caratteristiche]

Cache scrivibile: Presente, Attivo
Funzione SMART: Presente, Attivo
Funzionalità di sicurezza: Presente, Non attivo
Funzione supporti rimovibili: Non presente, Disabilitat

Gestione energetica: Presente, Attivo

Gestione avanzata dell'alimentazione: Non presente, Non attivo Interfaccia pacchetto: Non presente, Disabilitat

Buffer di previsione: Presente, Attivo Area protetta ospitante: Presente, Abilitato Accensione in standby: Supportato, Non attivo Gestione acustica automatica: Non supportato, Non attivo

48-bit LBA: Supportato, Attivo

Gestione dell'alimentazione di collegamento

avviata dall'host (HIPM):

Gestione alimentazione di collegamento

Supportato

Supportato, Disabilitat

avviata dal dispositivo (DIPM):

In-Order Data Delivery: Non supportato Controllo delle funzionalità hardware: Non supportato

Conservazione delle impostazioni del

Supportato, Abilitato software:

NCQ Autosense: Supportato Link Power State Device Sleep: Non supportato Caratteristica informativa ibrida: Non supportato Ricostruzione assistita: Non supportato Disabilitazione alimentazione: Non supportato All Write Cache Non-Volatile: Non supportato Numero esteso di settori indirizzabili

Non supportato dall'utente:

Non supportato **CFast Specification:** Informazioni prioritarie NCQ: Non supportato

Host Automatic Partial to Slumber Non supportato

Transitions

Device Automatic Partial to Slumber Non supportato

Transitions: Non supportato NCQ Streaming: Comando di gestione della coda NCQ: Non supportato DevSleep to Reduced Power State: Non supportato Out Of Band Management Interface: Non supportato

Funzionalità condizioni di alimentazione Supportato, Abilitato

estese:

Funzione di segnalazione dei dati di

rilevamento:

Supportato, Disabilitat

100/6, Peggio: 65 (Data = 651179, 0)

Funzione di controllo della caduta libera: Non supportato Funzione di scrittura-lettura-verifica: Non supportato

[Sicurezza]

Funzionalità di sicurezza: Supportato Stato di sicurezza: Disabilitat Sicurezza bloccata: Disabilitat Sicurezza bloccata: Disabilitat Cancellazione di sicurezza avanzata: Supportato Sanitize Feature: Non supportato Sanitize Device - Crypto Scramble: Non supportato Sanitize Device - Overwrite: Non supportato Sanitize Device - Block Erase: Non supportato Sanitize Device - Antifreeze Lock: Non supportato Device Encrypts All User Data: Supportato Trusted Computing: Supportato

[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]

elaborato:

[03] Spin Up Time: 96/Sempre normale, Peggio: 95 100/20, Peggio: 100 (Data = 870, 0) [04] Conteggio avvio/arresto:

[05] Conteggio settore riallocato: 100/10, Peggio: 100

[07] Cerca tasso di errore: 68/45, Peggio: 61 (Data = 6605301, 0)

[09] Ore di accensione/Numero di cicli: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (571 ore / 23.8 giorni)

[OA] Numero di tentativi di rotazione: 100/97, Peggio: 100

100/20, Peggio: 100 (Data = 371, 0) [OC] Conteggio ciclo di alimentazione: [B7] Interfaccia SATA Downshift / Runtime 100/Sempre normale, Peggio: 100 Bad Block:

[B8] Conteggio rilevamento errori end-to-

end:

100/99, Peggio: 100

100/Sempre normale, Peggio: 100 [BB] Errori non correggibili segnalati: [BC] Conteggio timeout comando: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [BD] High Fly scrive: 100/Sempre normale, Peggio: 100

[BE] Temperatura del flusso d'aria/conteggio

superamento:

58/40, Peggio: 48 (42.0 °C)

[BF] Tasso di errore G-Sense: 100/Sempre normale, Peggio: 100

100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 12, 0) [C0] Conteggio retrazione di spegnimento: [C1] Conteggio cicli di carico/scarico: 100/Sempre normale, Peggio: 100 (Data = 1587, 0)

42/Sempre normale, Peggio: 52 (42.0 °C) [C2] Temperatura:

[C3] Hardware ECC recuperato: 100/Sempre normale, Peggio: 65 (Data = 651179, 0)

[C5] Conteggio settore in sospeso corrente: 100/Sempre normale, Peggio: 100 [C6] Conteggio settori non correggibili 100/Sempre normale, Peggio: 100 offline:

[C7] Tasso di errore CRC UltraDMA/SATA: 200/Sempre normale, Peggio: 200 [F0] Head Flying Hours: 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 356, 23851)

[F1] Scritture a vita dall'host (LBA scritti): 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 2035730924, 2) [F2] Letture a vita dall'host (lettura LBA): 100/Sempre normale, Peggio: 253 (Data = 669776775, 1)

[Statistiche del dispositivo]

Ripristini all'accensione a vita: 371 571 Orari di accensione:

Numero di settori logici scritti: 10625665516 Numero di settori logici Leggi: 4964743849 Numero di comandi di scrittura: 19192123 Numero di comandi di lettura: 7866376

405 Ore di accensione del motore mandrino: Numero di ore di volo della testa: 356 Eventi di carico della testa: 1587 Numero di settori logici riallocati: Numero di tentativi di ripristino della lettura: 0 Numero di errori di avviamento meccanico: Numero di settori logici candidati alla riallocazione:

Numero di eventi di scaricamento ad alta priorità:

Numero di errori non correggibili segnalati:

Numero di reimpostazioni tra l'accettazione

e il completamento del comando:

12

Temperatura attuale: 42 °C Temperatura media a breve termine: 35 °C

Temperatura media a lungo termine:

35 °C

Intervallo operativo di temperatura: 0 - 60 °C
Temperatura a vita: 23 - 52 °C
Temperatura media a breve termine a vita: 28 - 41 °C
Temperatura media a lungo termine a vita: 30 - 38 °C
Tempo a temperatura insufficiente: 0 minuti
Tempo in sovratemperatura: 0 minuti

Numero di reimpostazioni hardware: 1
Numero di eventi ASR: 0
Numero di errori CRC interfaccia: 0

Seagate One Touch Hub

[Informazioni generali]

Drive Model: Seagate One Touch Hub

Revisione del firmware dell'unità: 0064
Tipo di dispositivo: Disk drive

Capacità dell'unità: 3,815,447 MByte (4000 GB)

Drive Capacity [MB]: 3815447

RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC

[Informazioni generali]

Scheda di rete: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E

Gigabit Ethernet NIC

Descrizione del venditore: Realtek PCIe GbE Family Controller

Indirizzo MAC: A8-A1-59-38-C5-75

[Capacità]

Velocità di collegamento massima: 1000 Mbps Dimensione buffer di trasmissione: 193792 Bytes Ricevi la dimensione del buffer: 775168 Bytes

ID hardware: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_15

[Informazioni sul driver del dispositivo]

Produttore del driver: Realtek

Descrizione del conducente: Realtek PCIe GbE Family Controller

Fornitore di driver: Realtek

Versione del driver: 10.56.119.2022 Data del driver del dispositivo: 19-Jan-2022

DeviceInstanceId PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_15

\75C53859A1A8000000

Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0102)#PCI(0800)#PCI(0800)#PCI(0000)

[Port5]: Primax Electronics, PID=4002

[Informazioni sul dispositivo]

Produttore del dispositivo: ROYUAN

Nome del prodotto: GamaKay LK67 Keyboard

Numero di serie: N/A
Versione USB supportata: 2.00

Velocità del dispositivo USB: USB 1.1 Full-speed

Descrizione del conducente: Dispositivo USB composito ID hardware: USB\VID_0461&PID_4002

[Informazioni sul driver del dispositivo]

Produttore del driver: (Controller host USB standard)
Descrizione del conducente: Dispositivo USB composito

Fornitore di driver: Microsoft

Versione del driver: 10.0.19041.2546
Data del driver del dispositivo: 21-Jun-2006

Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0102)#PCI(0000)#USBROOT(0)#USB(5)

[Port6]: Logitech Unifying USB Receiver Keyboard

[Informazioni sul dispositivo]

Produttore del dispositivo: Logitech

Nome del prodotto: USB Receiver

Numero di serie: N/A Versione USB supportata: 2.00

Velocità del dispositivo USB: USB 1.1 Full-speed

Descrizione del conducente: Dispositivo USB composito ID hardware: USB\VID_046D&PID_C52B

[Informazioni sul driver del dispositivo]

Produttore del driver: (Controller host USB standard)
Descrizione del conducente: Dispositivo USB composito

Fornitore di driver: Microsoft

Versione del driver: 10.0.19041.2546
Data del driver del dispositivo: 21-Jun-2006

DeviceInstanceId USB\VID_046D&PID_C52B\6&28CF390B&0&6

Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0102)#PCI(0000)#USBROOT(0)#USB(6)